Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Gobierno de Chile

17425144

OF. DE PARTES DGOP

Firmado digitalmente por OF. DE PARTES DGOP
Fecha: 2023.10.10 17:41:00 -03'00'

OFICIO Nº 00578/2023

ANT.: Ord. N° 736 del 22 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Obras Públicas.

MAT.: Contrapartes para actualización del Plan de Infraestructura y Edificación Pública al Cambio Climático

SANTIAGO, 02/10/2023

DE : AISÉN ETCHEVERRY E.
MINISTRA
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

A : BORIS OLGUÍN MORALES
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

A través del presente, y de acuerdo con lo solicitado en el oficio del antecedente, informo a usted que el representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para la actualización del Plan de Infraestructura y Edificación Pública al Cambio Climático, es el señor Carlos Morales csmorales@minciencia.gob.cl y como suplente la señora María Soledad Ugarte msugarte@minciencia.gob.cl

Sin otro particular, saluda atentamente,

ESTE DOCUMENTO CUENTA CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

AISÉN ETCHEVERRY E.
MINISTRA
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

BCS/VPC

C.C.: DIVISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://ciencias.ceropapel.cl/validar/?key=20077022&hash=28d46